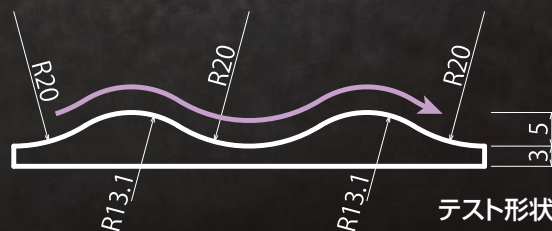


テスト凹面：R 20mm
ペースト：市販銀ペースト



通常のスクリーン印刷 ではできない

【特徴】

本技術は、通常のスクリーン印刷工法とは異なり、ペースト転移機構を用いた新たなスクリーン印刷技術です。

ペースト転移機構の先端にエッジを有し、エッジを介してペーストが転移されるため、曲率の大きな凹面等へも印刷が可能になります。

また、オフセット印刷やパッド印刷のようなブランケットを使用しないため、ペーストは反転されず、ウェットな状態のまま印刷が可能です。

※本技術は島根県と㈱曾田鐵工との共同研究成果です。

凹への スクリーン印刷技術。

WaveSurf Screen-Offset Print テスト機仕様

- 印刷サイズ：150×150 mm 程度（版枠 320×320 mm）
- 適応ワーク：（高さ）60 mm 以下（幅）100 mm 程度（奥行）100 mm 程度
- 適応形状：※要相談

※あくまでもテスト機での適応サイズです。※大型のものもご相談ください。

